

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLOMON  
SYSTECH**

**SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED**

**晶門半導體有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2878)

### 延遲寄發通函

茲提述晶門半導體有限公司(「本公司」)日期為2023年11月14日之公告(「該公告」)，內容有關重續持續關連交易。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，本公司預期一份載有(其中包括)(i) 2024年產品銷售及分銷交易的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就2024年產品銷售及分銷交易向獨立股東發出的函件；(iii)獨立財務顧問就2024年產品銷售及分銷交易向獨立董事委員會及獨立股東發出的意見函件；及(iv)召開股東特別大會的通告的通函(「通函」)，將於2023年11月30日或之前寄發予股東。

由於本公司需要額外時間落實通函之若干資料，故本公司寄發通函日期預期延遲至2023年12月5日或前後。

承董事會命  
晶門半導體有限公司  
公司秘書  
余俊敏

香港，2023年11月30日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生(行政總裁)；(b)非執行董事－馬玉川先生(主席)、王輝先生及康劍博士；及(c)獨立非執行董事－陳志光先生、陳正豪博士及郭海成博士組成。